

Le CDP Power Alps

Présenté par

Jean-Luc SCHANEN













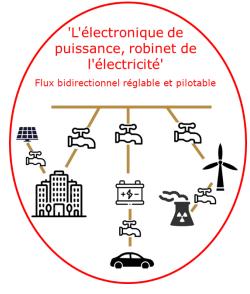






Electronique de Puissance

Technologie clé de la décarbonation :



70% de l'électricité passe par un convertisseur statique

B. K. Bose, "Global Energy Scenario and Impact of Power Electronics in 21st Century," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 7, pp. 2638-2651, July 2013, doi: 10.1109/TIE.2012.2203771.







Chauffage (PàC)



Datacenter



Transport



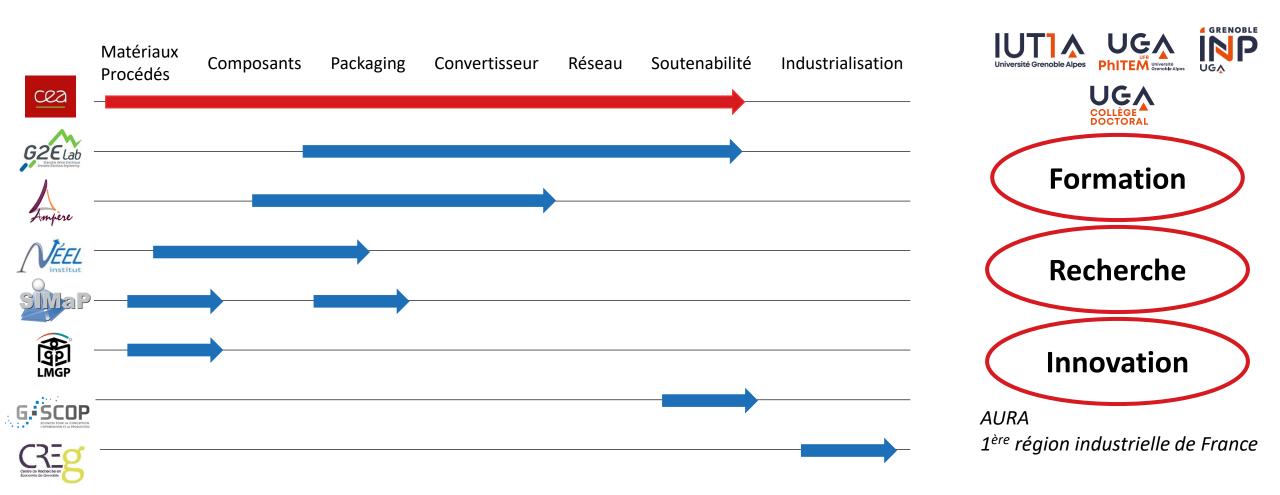
HVDC

Enjeux:

- Améliorer les performances
 (coût, rendement, densité de puissance, sûreté de fonctionnement, durabilité)
- ▶ Limiter les transferts d'impacts environnementaux
- Analyser le volet industrialisation (souveraineté)

L'électronique de Puissance sur le site Grenoblois





Ambition de PowerAlps





L'électronique de puissance technologie clé de la décarbonation de l'électricité

- ▶ Structuration des acteurs du site dans le domaine de l'Electronique de Puissance
 - Création d'une communauté scientifique interdisciplinaire abordant l'EP sous toutes ses facettes
- ► Constitution d'un Advisory Board mixant industriels, institutionnels nationaux et internationaux
- Complémentaire de programmes existants (PEPR, ANR, Industriels, ...).
 Le CDP s'est donc concentré sur
 - Initier/renforcer de nouveaux axes de recherche dans le domaine, créer de nouvelles synergies
 - Ruptures technologiques à fort potentiel
 - Intégrer une approche d'écoconception
 - Analyser le volet industrialisation
 - Dégager des feuilles de route scientifiques du site
 - Augmenter le rayonnement national et international du site Grenoblois

Thématiques de PowerAlps



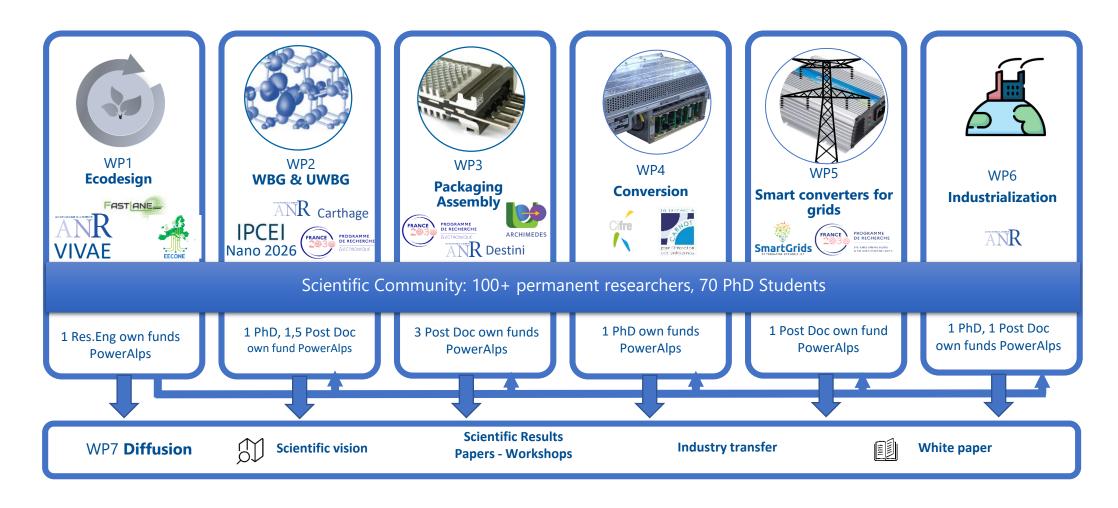


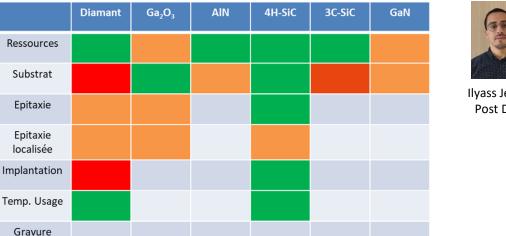
Illustration: WP2 (Semiconducteurs WBG&UWBG)





PowerAlps Université Grenoble Alpes

- Etude de matériaux WBG & UWBG (successeurs du Silicium pour la puissance)
 - SiC, matériau et composants matures : réduction coût → Etude Si-SC. Génération matériau très haute qualité démontrée (méthode Traveling Solvent TSM)
 - Ga2O3, matériau émergent : développer une filière française → Génération couche Ga2O3 sur saphir à l'aide d'un procédé PLI-MOCVD (moindre impact environnemental que MOCVD)
 - Position Paper: UWBG material for Power Electronics: Prendre en compte les aspects ressources, procédés et technologies dans l'évaluation du potentiel des nouveaux semiconducteurs



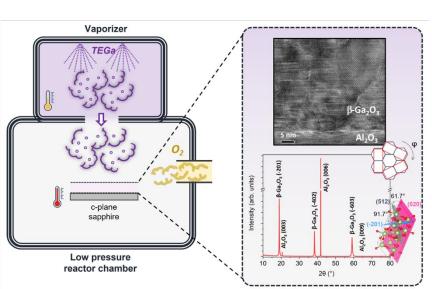
Sèche Thermique



Ilyass Jellal, Post Doc



Marielena Velasco-Enriquez PhD Student



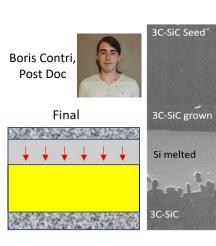


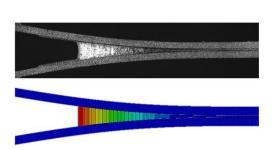
Illustration: WP3 (Packaging)



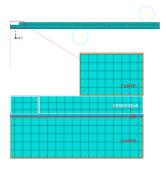
- Moyens technologiques mis en œuvre pour pouvoir utiliser les composants semi-conducteur
 - Connectiques électriques, attaches de puces
 - Isolation électrique
 - Refroidissement
 - Fiabilité, durée de vie
 - Impact environnemental
- Travail spécifique financé par PowerAlps (Post Docs)

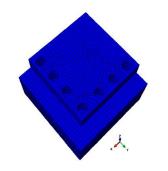


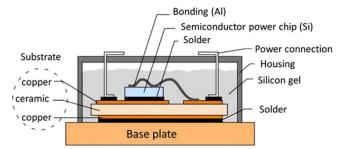
▶ Production d'un document de vision globale

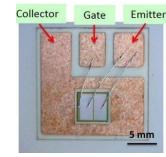












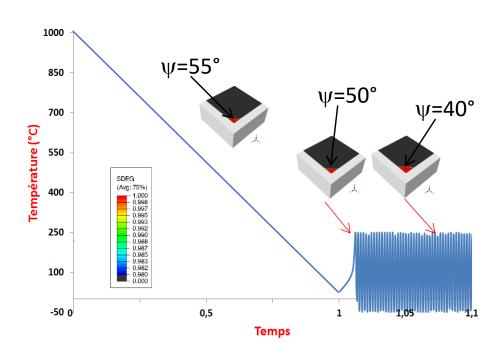


Illustration: WP4 (Convertisseur)

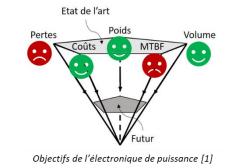


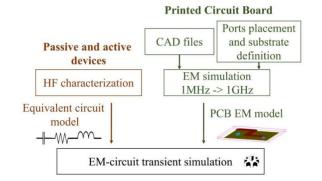


- L'électronique de puissance aux fréquences VHF
 - Nombreux intérêts :
 - peu de pertes SC
 - fonctionnalisation des éléments parasites
 - suppression des matériaux magnétiques
 - dynamique élevée
 - Challenges :
 - Pertes conducteurs
 - Sensibilité au point de fonctionnement
 - Contraintes sur les SC
 - Méthodologie de dimensionnement
 - Développement d'un savoir-faire
 - Technique de l'ingénieurs
 - Sessions spéciales de conférence
 - Article de synthèse



Onduleur de classe DE 40,68 MHz 34 W





Méthodologie de caractérisation et modélisation EM/circuit



Groupe de travail VHF (G2ELab, CEA, Ampere)



2 doctorants Ampere, 1 Doctorant CEA

1 Doctorant PowerAlps

12 C/EC permanents



Ansly Jugoo - Doctorant

Illustration: WP5 (EP pour les Réseaux)

FRANCE 203



PowerAlps
Université Grenoble Alpes

- Focus sur les réseaux moyenne tension (MVDC)
 - Futur rôle déterminant avec l'électrification croissante
 - Au carrefour d'intervenants multiples
 - Gestionnaires de distribution
 - Producteurs
 - Consommateurs
 - ...
 - Nécessité de développement garantissant :
 - Fiabilité
 - Sûreté
 - Coût
 - Soutenabilité
 - Article de synthèse
 - Espace de discussion entre expertises

"Power Electronics" – "Power System"



P.E. systems should transition from "grid support" to "essential to its operation"

Storage to mitigate intermittency Higher power Renewable production Development of MVDC grids



Karim Fellah, Post Doc

Power electronic

- New materials/components (UWBG, Packaging, Capacitor, magnetic materials, ...)
- New architectures and controls (MV converters, multiports, modular, ...)
- Converter monitoring
 (Ageing assessement,
 Preventive Maintenance)
- Circularity/Sustainability
 (Reparability, Reuse, ...)

Co-development

- Converter operation
 (Grid forming/Grid following)
- Communication network
 Vs cybersecurity
- Grid stability (Inertia, dynamic, ...
- (Characteristics converters vs

Electrical grid

- What strategy/planification?
- Direct connection to MV/HVAC
- MVDC collector
- MVAC grid interconnection
- MVDC multiterminal distribution

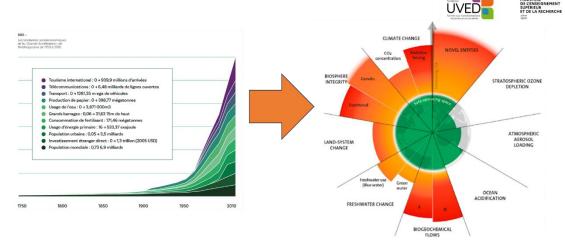
Illustration: WP1 (Soutenabilité)



- Croissance exponentielle de l'EP vs limites planétaires
 - Durabilité faible :
 - · Somme des capitaux naturels et manufacturés doit augmenter
 - Capitaux interchangeables
 - Solutionnisme technologique
 - Durabilité forte :
 - Capitaux naturels maintenus en état
 - Capitaux non interchangeables
 - Pas de solutionnisme technologique
- Les conditions d'une soutenabilité forte en EP
 - Approche Ethnographique :
 - Démarche de terrain : comprendre le fonctionnement des chercheurs en EP (démarche ethnographique)
 - Quels outils pour la prise en compte des concepts des limites iv. planétaires dans les pratiques des chercheurs en EP ? v.



Silvio Clément, Ingénieur de Recherche



Méthode:

vi.

- i. Terrains : G2Elab, CEA-LETI, AMPERE
- ii. Participation à la vie de l'équipe EP du G2Elab
- iii. 33 entretiens libres et semi-directifs
- iv. Chercheurs et ingénieurs
- v. Entretiens libres : prise de contact (pas d'enregistrement + prise de note)
 - Entretiens semi-directifs : enregistrés + retranscription (50 minutes -> 1h30)

Quelques résultats d'analyse :

- i. Des représentations plurielles de la soutenabilité
- ii. Prise de consciente récente (2018 + COVID)
- iii. Forte occurrence de l'économie circulaire et de l'ACV
- iv. Analyses sociotechniques : brique technologique, objets intermédiaires, permaingénierie, Lock-in et dépendance au sentier,

Illustration: WP6 (Industrialisation)





▶ Place de l'industrie française de l'EP dans une concurrence mondiale

• Thèse : "Performances économiques et politiques industrielles en Chine : le cas de l'électronique de puissance"

Livre Blanc pour l'industrialisation en France

Question : comment les acteurs de l'EP utilisent et perçoivent les aides pour déployer leurs stratégies de R&D et d'industrialisation ?

| Entreprises (24) | |
|--------------------|------------------|
| BioLogic | Infineon |
| Lancey Energie | Renault |
| Diamfab | Stellantis |
| Soitec | Vitesco |
| STMicroelectronics | Safran |
| CEFEM | Murata |
| Exxelia | Sirea |
| Mersen | General Electric |
| Schneider | NXP |
| Alstom | Gtisoft |
| Valeo | Sirepe |
| Enedis | Microsemi |

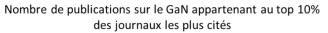
| Institutionnels (9) | |
|-----------------------------|--|
| BPI France | |
| CEA | |
| DGE | |
| ECPE | |
| IRT Nanoelec | |
| IRT ST Exupéry | |
| ITE supergrid | |
| PFA (plateforme automobile) | |
| Tenerrdis | |

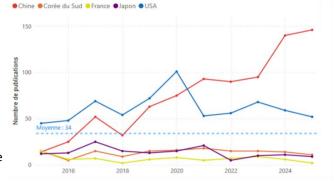


Kouassi N'Goran Post Doctorant



Hugo Girousse Doctorant





La Chine couvre toute la chaîne de valeur : matériaux, dispositifs, packaging, systèmes. Elle est désormais un acteur complet en EP



1. Méthodes

2. Résultats

3. Préconisations

Conclusion 1/2



- ► Electronique de Puissance: science pluridisciplinaire: procédé-composant-packagingconvertisseur-système. Rajout des dimensions soutenabilité et écosystème industriel
- ▶ Impact très positif sur le rayonnement de l'UGA
 - Organisation d'évènements à tout niveau (local, national, international)
 - Advisory Board mixant industriels, institutionnels nationaux et internationaux
- ▶ Un bilan très positif en terme de collaborations internes:
 - ► Soutenabilité: GSCOP-G2ELAB-CEA + terrain d'interviews large + extension LIDILEM
 - Matériaux Semiconducteur: LMGP-SIMAP-NEEL-CEA
 - ► Packaging: SIMAP-G2ELAB-CEA-AMPERE
 - Convertisseur: AMPERE-CEA-G2ELAB
 - ▶ Réseau: Collaborations internes G2ELab Lien National DC Architect (PEPR TASE)+ Industriels
 - ► Ecosystème Industriel: CREG+Tous
 - De fortes dynamiques sur des sujets émergents (soutenabilité, VHF, écosystème industriel)
- ▶ Freins:
 - Connaissance du domaine longue à acquérir pour les "nouveaux entrants"
 - Constantes de temps différentes entre disciplines (procédés, matériaux vs convertisseur)
 - Faible disponibilité de certains chercheurs déjà fortement sollicités (matériaux, packaging, réseau...)

Conclusion 2/2





- Vers un PowerAlps #2
 - ▶ Une équipe qui a appris à se connaître
 - Des projets initiés ou en maturation:
 - DC Architect (PEPR TASE), en partie inspiré par les acteurs de PowerAlps
 - Projet FORESEE (conséquence changement climatique) CREG: écosystème industriel et décarbonation de l'économie.
 - GdR OLBIA sur les matériaux UWBG, rôle clé d'acteurs grenoblois (LMGP-NEEL)
 - MSCA PEACE (Circularité en EP)
 - Extension à d'autres laboratoires SHS (Mobilité légère, approche territoriale)
 - Structuration nationale via PNR Electronique de Puissance (Agences ASIC et APED)
 - ▶ Une demande de CDP 2 pour aider à consolider la structuration locale, et monter à l'échelle
- PowerAlps souhaite contribuer à structurer la voix française de l'EP
 - ▶ Espace de rencontre des parties prenantes académiques, industrielles, institutionnelles
 - Analyses et études pour le secteur, élaboration de stratégies nationales
 - Relai d'une parole unique de l'EP auprès des décideurs
- ▶ Une fédération d'acteurs locaux forts, pour une vision Nationale et Européenne de l'Electronique de Puissance
 - ▶ Réunir les initiatives (PowerAps, Power'Occ, ...), en inciter d'autres
 - Assurer des liens internationaux stratégiques (ECPE, A*Star, ...)